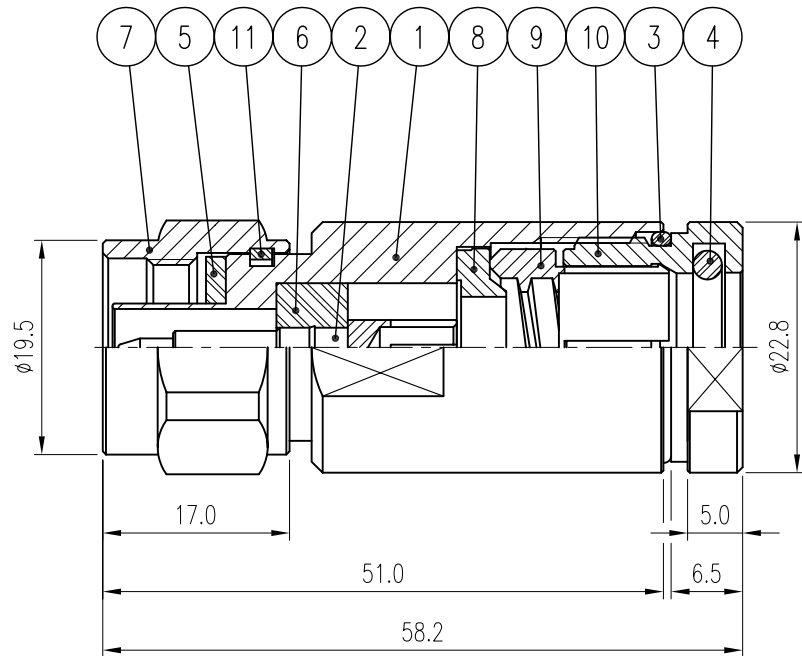


ST	가공										수 정 내 용			
											부호	내 용	수정자	승인자
ST(기준)										1	도면 양식 변경	손윤호	최영호	2003. 1. 8.
ST(개선)														



11	SPRING RING	1	PBR	Nickel Plate	DSR00020-135/1 (R8001)
10	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00011-135/1 (P5007)
9	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00014-135/1 (M5006)
8	COVER	1	MBsBD	Silver Plate	L8027
7	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00064-15/1 (K8016)
6	INSULATOR	1	TEFLON		H8173
5	GASKET	1	SILICON		DGK00013-N/1 (G8001)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00041-N/1 (G5009)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00048-N/1 (G5020)
2	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	E8216
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	D8235

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2002. 6. 3.			KJ COMTECH RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
재질	감도				도명	1/2" SF N-P		
열처리	재도							
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 CN00440-7/1 K345-092-000		
	적도	NS	단위	mm				